



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**
⑩ **DE 296 07 525 U 1**

⑤① Int. Cl.⁸:
H 05 K 5/00
G 05 B 11/01
G 05 B 23/02

⑪ Aktenzeichen:	296 07 525.6
⑫ Anmeldetag:	25. 4. 96
⑬ Eintragungstag:	20. 6. 96
⑭ Bekanntmachung im Patentblatt:	1. 8. 96

DE 296 07 525 U 1

⑦③ Inhaber:
Siemens AG, 80333 München, DE

⑤④ Modulares, baugruppenweise erweiterbares Peripheriegerät mit selbstaufbauender elektrischer Verbindung

DE 296 07 525 U 1

25.04.96

1

Beschreibung

Modulares, baugruppenweise erweiterbares Peripheriegerät mit selbstaufbauender elektrischer Verbindung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein modulares, baugruppenweise erweiterbares Peripheriegerät zur Steuerung und/oder Überwachung eines technischen Prozesses. Das Peripheriegerät besteht aus einem Basismodul, dem zumindest eine Versorgungsspannung zuführbar ist, an das mindestens ein Erweiterungsmodul anreihbar ist. Dabei ist sowohl das Basismodul als auch das mindestens eine anreihbare Erweiterungsmodul mit Aktoren und/oder Sensoren zur Steuerung und/oder Überwachung des technischen Prozesses verbindbar.

15

Peripheriegeräte der oben beschriebenen Art sind im Stand der Technik allgemein bekannt. Die Firma Siemens AG liefert beispielsweise das modulare Peripheriegerät ET200U. Beim konventionellen Aufbau von Automatisierungsanlagen werden Sensoren und Aktoren direkt mit dem zentralen Automatisierungsgerät verbunden. Dies führt bei weit verzweigten Anlagen zu umfangreichen Verdrahtungen mit hohem Verdrahtungsaufwand und verringerter Flexibilität bei Änderungen und Ergänzungen.

Dezentrale Peripheriegeräte bilden daher eine effiziente Schnittstelle zwischen Prozeß und zentralem Automatisierungsgerät. Die Verarbeitung und Umsetzung der Prozeßsignale – die Interaktion mit Sensoren und Aktoren – erfolgt direkt vor Ort, also auch räumlich dem Prozeß oder dem Teilprozeß zugeordnet. Die Verbindung zwischen Peripheriegerät und zentralem Automatisierungsgerät erfolgt dabei üblicherweise über einen Feldbus und damit über eine einzelne Verbindung.

Im Stand der Technik sind ferner einstückige Peripheriegeräte mit hoher Schutzart (IP66/IP67) bekannt – z.B. das von der Firma Siemens AG vertriebene Peripheriegerät ET200C –, die

29.07.95

25.04.95

sich vor allem für den Einsatz in rauher Industrieumgebung eignen.

Nicht bekannt sind dagegen Peripheriegeräte, bei denen sich
5 die notwendigen elektrisch leitenden Verbindungen zwischen
den einzelnen Modulen ohne zusätzliche Kontaktmittel wie z.B.
Stecker oder Kabel während der Erweiterung ergeben. Ferner
sind im Stand der Technik bisher keine modular erweiterbaren
Peripheriegeräte bekannt, die bei hoher Schutzart gleichzei-
10 tig modular erweiterbar sind.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Peripheriegerät zur Steue-
rung und/oder Überwachung eines technischen Prozesses anzuge-
ben, das baugruppenweise modular erweiterbar ist, wobei sich
15 die erforderlichen elektrisch leitenden Verbindungen und Kon-
taktstellen beim Zusammenfügen des Peripheriegerätes ergeben.

Die Aufgabe wird für ein modulares, baugruppenweise erweiter-
bares Peripheriegerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
20 das aus einem Basismodul besteht, an das mindestens ein Er-
weiterungsmodul anreihbar ist, dadurch gelöst, daß

- die Module aus einem Moduloberteil und einem Modulunterteil
bestehen,
- die Modulunterteile jeweils ein aneinander anreihfähiges
25 Profil aufweisen,
- die Modulunterteile im Bereich des anreihfähigen Profils
eine Vielzahl von im wesentlichen U-förmigen Kontaktele-
menten aufweisen,
- der eine Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente sich bei
30 aufgesetztem Moduloberteil innerhalb des Moduls befindet,
so daß die Vielzahl dieser Schenkel der U-förmigen Kontak-
telemente eine interne Kontaktanordnung bildet,
- der andere Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente sich
auch bei aufgesetztem Moduloberteil außerhalb des Moduls
35 befindet, so daß die Vielzahl dieser Schenkel der U-förmigen
Kontaktelemente eine externe Kontaktanordnung bildet,

256075 25

25.04.96

- die externe Kontaktanordnung beim Anreihen eines Erweiterungsmoduls so in das Erweiterungsmodul eingreift, daß die externe Kontaktanordnung der internen Kontaktanordnung des angereihten Erweiterungsmoduls gegenüberliegt.

5

In einer vorteilhaften Ausgestaltung weisen die im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente LE Verzweigungen auf. Auf diese Weise bieten die U-förmigen Kontaktelemente die Möglichkeit für einen Mehrfachabgriff der am jeweiligen Kontaktelement anliegenden Signal- oder Versorgungsspannung.

10

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung dient ein Teil der im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente der Weiterleitung der mindestens einen Versorgungsspannung und ein Teil der im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente der Weiterleitung von Signalspannungen. Damit ist es in vorteilhafter Weise möglich, die Kontaktelemente sowohl zur Weiterleitung der mindestens einen Versorgungsspannung als auch zur Weiterleitung der Signalspannungen zu nutzen, wobei jedoch innerhalb des Moduls eine deutliche räumliche Trennung zwischen den Signalspannungen und der mindestens einen Versorgungsspannung gewährleistet ist.

15

20

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung zeichnet sich das Peripheriegerät dadurch aus, daß die Moduloberteile eine auf einer Leiterplatte aufgebrachte, den technischen Prozeß steuernde und/oder überwachende elektrische Schaltung aufweisen. Dies ist vor allem in Hinblick auf die Tatsache vorteilhaft, daß jedes Moduloberteil jeweils nur am korrespondierenden Modulunterteil mit mindestens einem Befestigungsmittel befestigt ist und daß die Betätigung der Befestigungsmittel durch andere Moduloberteile oder Modulunterteile nicht versperert ist. Aus diesem Grunde kann die im Moduloberteil angeordnete, auf einer Leiterplatte aufgebrachte Elektronik oder elektrische Schaltung im Wartungsfalle oder bei einer Änderung der Anlagenkonfiguration leicht ausgetauscht werden, oh-

25

30

35

29.07.95

25.04.95

ne dazu andere Moduloberteile oder gar die Verbindung zwischen den Modulunterteilen lösen zu müssen.

- Weitere Vorteile und erfinderische Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnungen und in Verbindung mit den Unteransprüchen. Im einzelnen zeigen:

- FIG 1 ein modulares, baugruppenweise erweiterbares Periphe-
10 riegerät im zusammengefügteten Zustand,
FIG 2 ein modulares, baugruppenweise erweiterbares Periphe-
riegerät in der Teilexplosionsdarstellung,
FIG 3 eine Draufsicht auf aneinandergereihte Moduluntertei-
le,
15 FIG 4 einen Schnitt durch das Peripheriegerät entlang der
Schnittlinie IV und
FIG 5 einen Schnitt durch das Peripheriegerät entlang der
Schnittlinie V.

- 20 Gemäß FIG 1 besteht das Basismodul BM aus einem Basismodulun-
terteil BMU und einem Basismoduloberteil BMO. Entsprechend
besteht das Erweiterungsmodul EM aus einem Erweiterungs-
modulunterteil EMU und einem Erweiterungsmoduloberteil EMO.
25 Basismodulunterteil BMU und Erweiterungsmodulunterteil EMU
weisen ein anreihfähiges Profil auf, so daß das Basismodulun-
terteil BMU und das Erweiterungsmodulunterteil EMU bzw. das
Erweiterungsmodulunterteil EMU und ein weiteres Erweiterungs-
unterteil EMU formschlüssig anreihbar sind. Im Ausführungs-
30 beispiel kommt ein Stufenprofil zur Anwendung.

- FIG 2 zeigt das Peripheriegerät PG in einer Teilexplosion,
wobei die Modulunterteile BMU, EMU bereits aneinander gereiht
sind. Das Anreihen der Modulunterteile BMU, EMU erfolgt paß-
35 genau, da die Modulunterteile BMU, EMU durch zusammenwirkende
Formschlußaufnahmen 1 und nicht dargestellte Formschlußsele-
mente - z.B. Schwalbenschwanz und Schwalbenschwanzaufnahme 1

258075 25

25.04.95

- geführt sind. Durch die formschlüssige Verbindung der Modulunterteile BMU, EMU ist der anreihfähige Aufbau des modularen Peripheriegerätes PG selbsttragend.

- 5 Diese paßgenaue Führung ist erforderlich, damit die Elemente des Dichtsystemes exakt ineinander greifen. Zum Erreichen der einer hohen Schutzart ist im Ausführungsbeispiel das Dichtsystem als Feder-Nut-Kombination ausgebildet. Die Feder des Moduloberteils BMO, EMO greift in die Nut N des Modulunterteils
- 10 BMU, EMU ein. Die Dichtung wird in die Nut N des Modulunterteils BMU, EMU geschlossensorig eingeschäumt. Sowohl die einzelnen Module BM, EM als auch das erweiterbare Peripheriegerät PG erfüllen damit die Kriterien der Schutzart IP65 nach DIN IEC 529.

- 15 Üblicherweise werden die Modulunterteile BMU, EMU auf einer Auflagefläche befestigt, dazu weisen die Modulunterteile BMU, EMU Bohrungen 2 auf, in die Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, einführbar sind. Mit den Befestigungsmitteln sind
- 20 die Modulunterteile BMU, EMU einzeln auf der Auflagefläche fixierbar.

- Die aneinander gereihten Modulunterteile BMU, EMU werden durch Verschrauben oder mittels gleichwirkender Befestigungsmittel aneinander befestigt. Die Modulunterteile BMU, EMU
- 25 weisen dafür die Bohrungen 3, 3' auf, in die z.B. Schrauben einführbar sind. In einer nicht dargestellten Ausführungsform wird die Befestigung der aneinander gereihten Modulunterteile BMU, EMU durch das Einführen von keilförmigen Verriegelungsmitteln bewirkt.
- 30

- Wie man weiterhin besonders aus FIG 2 erkennt, sind die Moduloberteile BMO, EMO ohne Lösung der Verbindung der Modulunterteile BMU, EMU von den jeweiligen Unterteilen BMU, EMU ab-
- 35 nehmbar und somit im Wartungsfalle oder bei veränderter Anlagenkonfiguration leicht auswechselbar. Dies ergibt sich aus dem Umstand, daß in einer vorteilhaften Ausgestaltung jedes

298075 25

25.04.98

Moduloberteil BMO, EMO jeweils nur am korrespondierenden Modulunterteil BMU, EMU mit zumindest einem Befestigungsmittel befestigt ist und das die Betätigung der Befestigungsmittel durch andere Moduloberteile BMO, EMO oder Modulunterteile BMU, EMU nicht versperrt ist. Dazu weist das Moduloberteil BMO, EMO Bohrungen 4' auf, durch die Befestigungsmittel, z.B. Schrauben, hindurchführbar sind, die in entsprechende Bohrungen 4 im Modulunterteil BMU, EMU eingreifen, so daß die Moduloberteile BMO, EMO auf den Modulunterteilen BMU, EMU fixierbar sind.

Im Ausführungsbeispiel gemäß FIG 1 bzw. FIG 2 weist das Basismodul BM drei Anschlußstecker AS1, AS2, AS3 auf. Zwei dieser Anschlußstecker AS2, AS3 sind zusammen auf einer Steckerplatte SP montiert. Üblicherweise wird über den Anschlußstecker AS1 dem Peripheriegerät PG die mindestens eine Versorgungsspannung zugeführt. Über die Anschlußstecker AS2, AS3 wird beispielsweise die Feldbusleitung durch das Peripheriegerät geschleift. Dabei ist es vorteilhaft, daß die Anschlußstecker AS2, AS3 auf einer Steckerplatte SP montiert sind, denn dann ist es - wenn die eingehende und die abgehende Feldbusleitung in den Anschlußsteckern AS2, AS3 verbunden ist - nicht erforderlich, die Feldbusleitung beim Lösen der aus den Anschlußsteckern AS2, AS3 und der Steckerplatte SP gebildeten Steckeinheit zu unterbrechen. Die Kommunikationsverbindung zwischen eventuellen weiteren Peripheriegeräten PG bleibt somit bestehen.

Die Modulunterteile BMU, EMU der einzelnen Module BM, EM des modularen Peripheriegerätes PG weisen eine Vielzahl von Kontaktelementen LE auf, welche die Signal- bzw. Versorgungsspannung weiterleiten. Die Kontaktelemente LE sind als im wesentlichen U-förmige Kontaktelemente LE ausgebildet und in den Modulunterteilen BMU, EMU auf der Seite des anreihfähigen Profils angeordnet.

29.07.98

25.04.96

Der eine Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente LE befindet sich bei aufgesetztem Moduloberteil BMO, EMO innerhalb des Moduls BM, EM, so daß die Vielzahl dieser Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente LE eine interne Kontaktanordnung IML -
5 im Ausführungsbeispiel eine interne Messerkontaktleiste IML - bildet. Der andere Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente LE befindet sich auch bei aufgesetztem Moduloberteil BMO, EMO außerhalb des Moduls BM, EM, so daß die Vielzahl dieser Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente LE eine externe Kon-
10 taktanordnung EML - im Ausführungsbeispiel eine externe Messerkontaktleiste EML - bildet.

Beim Anreihen eines Erweiterungsmoduls EM an das Basismodul BM greift die externe Messerkontaktleiste EML des Basismoduls
15 BM so in das Erweiterungsmodul EM ein, daß die externe Messerkontaktleiste EML des Basismoduls BM der internen Messerkontaktleiste IML des angereihten Erweiterungsmoduls EM gegenüberliegt. Für das Anreihen eines weiteren Erweiterungsmoduls EM an ein Erweiterungsmodul EM gelten die beschriebenen
20 Verhältnisse entsprechend. Im übrigen sind sie besonders gut aus der Darstellung in FIG 2 ersichtlich.

Diejenige externe Messerkontaktleiste EML, die nicht durch ein weiteres angereihtes Erweiterungsmodul EM abgedeckt wird,
25 wird statt dessen durch ein spezielles Endstück ES abgedeckt. Durch das Endstück ES ist in gleicher Weise ein Berührungsschutz wie auch die für die angestrebte Schutzart erforderliche Abdichtung erreicht. Weiterhin ist es damit möglich, die Erweiterungsmodule EM im wesentlichen baugleich zu halten, so
30 daß als Abschlußmodul kein spezielles Erweiterungsmodul EM erforderlich ist.

Durch eine elektrische Schaltung, an die Sensoren und/oder Aktoren anschließbar sind, die üblicherweise zusammen oder in
35 Verbindung mit dem Moduloberteil BMO, EMO aufgebracht wird, wird die gewünschte elektrisch leitende Verbindung zwischen

298075 25

25.04.95

zumindest einem Teil der Kontaktelemente LE, der einzelnen Modulunterteile BMU, EMU hergestellt.

FIG 3 zeigt eine Draufsicht auf die aneinandergereihten Modulunterteile BMO, EMO. Man erkennt jeweils die interne Messerkontaktleiste IML und die externe Messerkontaktleiste EML. Ein Teil der Kontaktelemente LE der Messerkontaktleisten IML, EML dient der Weiterleitung der mindestens einen Versorgungsspannung, ein anderer Teil der Kontaktelemente LE dient der Weiterleitung der Signalspannungen.

Die Weiterleitung der Signalspannungen läßt sich besonders gut anhand von FIG 4 verdeutlichen. Mit den in FIG 4 nicht dargestellten Anschlußsteckern AS2, AS3 ist eine Feldbusleitung an das Peripheriegerät PG anschliessbar. Mit dieser Feldbusleitung werden die Signalspannungen in das Basismodul BM des Peripheriegerätes PG eingespeist. Mittels im Basismodul BM angeordneter Leiterplatten LP gelangen die Signalspannungen an die Kontaktelemente LE der internen Messerkontaktleiste IML des Basismoduls BM. Über die sich auf den Leiterplatten LP befindenden Leiterbahnen ergeben sich dabei die elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den nicht dargestellten Kontakten der Anschlußstecker AS2, AS3 und den Kontaktelementen LE der internen Messerkontaktleiste IML.

Diejenigen Kontaktelemente LE der internen Messerkontaktleiste IML, die der Weiterleitung der Signalspannung dienen, werden im folgenden mit dem Bezugszeichen LES versehen.

Über die im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente LES stehen die Signalspannungen unmittelbar auch an der externen Messerkontaktleiste EML und damit räumlich bereits im Bereich des angereihten Erweiterungsmodul EM an. Die Weiterleitung der Signalspannungen von der externen Messerkontaktleiste EML des Basismoduls BM zur internen Messerkontaktleiste IML des Erweiterungsmoduls EM erfolgt über Leiterbahnen einer Leiterplatte LP oder über andere geeignete Verbindungsmittel. Im

29.07.95

25.04.96

- Ausführungsbeispiel ist auch im Erweiterungsmoduloberteil EMO eine Leiterplatte LP angeordnet. Beim Aufsetzen der Leiterplatte auf das Erweiterungsmodulunterteil EMU ergibt sich eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Kontaktelementen
- 5 der Leiterplatte LP im Erweiterungsmoduloberteil EMO und den U-förmigen Kontaktelementen LES. Im Ausführungsbeispiel befindet sich auf der Leiterplatte LP ein Bus-ASIC. Über den Bus-ASIC ist eine Integration des jeweiligen Erweiterungsmoduls EM in den auf dem Bus stattfindenden Datenverkehr gewährleistet. Weiterhin kann der Bus-ASIC auch die Auffrischung der über den Bus laufenden Signalspannungen übernehmen. Die in dem Bus-ASIC eingehenden Signalspannungen werden selbstverständlich auch über die entsprechenden Kontaktelemente LES in der zuvor beschriebenen Weise an eventuell weitere Erweiterungsmodule EM weitergeleitet. Bei Verzicht auf
- 10 den Bus-ASIC ist eventuell auch eine 1:1-Verbindung der die Signalspannung weiterleitenden Kontaktelemente LES über die Leiterbahnen der Leiterplatte LP denkbar.
- 15
- 20 Die Weiterleitung der Lastspannungen kann besonders gut anhand von FIG 5 verdeutlicht werden. Die mindestens eine Versorgungsspannung wird dem Basismodul BM des Peripheriegerätes PG über den in FIG 5 nicht dargestellten Anschlußstecker AS1 zugeführt. Von den nicht dargestellten Kontaktelementen des
- 25 Anschlußsteckers AS1 erfolgt innerhalb des Basismodulunterteils BMU mittels elektrisch leitender Verbindungselemente VE eine Weiterleitung der Versorgungsspannung an Kontaktelemente LE der internen Messerkontaktleiste IML des Basismoduls BM. Diejenigen Kontaktelemente LE, die ausschließlich der Weiterleitung der Versorgungsspannung dienen, werden im folgenden
- 30 mit dem Bezugszeichen LEP bezeichnet.

Im Gegensatz zu den Signalspannungen werden die Versorgungsspannungen nicht über die im Moduloberteil BMO, EMO angeordnete elektrische Schaltung von der externen Messerkontaktleiste EML an die interne Messerkontaktleiste IML weitergeleitet, sondern über geeignete, im Modulunterteil BMO, EMO ange-

35

29.07.96

25.04.96

ordnete, elektrisch leitende Verbindungselemente VE. Dies hat den Vorteil, daß die Lastspannungen nicht in jedem Fall über die im Moduloberteil BMO, EMO angeordnete elektrische Schaltung geführt werden muß, sondern dort nur dann ansteht, wenn
5 sie tatsächlich benötigt wird.

Vorteilhafterweise ist damit an der im Moduloberteils BMO, EMO angeordneten elektrischen Schaltung nur eine Auswahl der Versorgungsspannungen abgreifbar, so daß sich die Möglichkeit
10 ergibt, im Bereich der elektrischen Schaltung nur diejenigen Versorgungsspannungen zu verwenden, die auch tatsächlich benötigt werden.

Dies ist insbesondere in bezug auf die Wärmeentwicklung im
15 Bereich des Moduloberteils BMO, EMO, aber auch in bezug auf mögliche Störungen durch elektromagnetische Strahlung vorteilhaft. Wird eine bestimmte Versorgungsspannung in einer der in den Moduloberteilen BMO, EMO angeordneten elektrischen Schaltungen benötigt, so ist ein entsprechendes Kontaktele-
20 ment so ausgebildet, daß die Versorgungsspannung direkt auf der Leiterplatte LP abgreifbar ist. Auf diese Weise werden tatsächlich nur diejenigen Versorgungsspannungen an die elektrische Schaltung herangeführt, die dort auch tatsächlich benötigt werden. Alle anderen Versorgungsspannungen werden in
25 der oben beschriebenen Form 1:1 mittels der jeweiligen Verbindungselemente VE durch das betreffende Modul BM, EM hindurchgeschleift.

Durch die Anreihung von Erweiterungsmodulen EM entsteht ein
30 selbstaufbauender Bus, wobei der Bus sowohl Signal- als auch Versorgungsspannungen umfassen kann. Durch Abgriff der Versorgungsspannungen und Auswertung der Signalspannungen ist mit Hilfe der in den Moduloberteilen BMO, EMO angeordneten elektrischen Schaltung eine Steuerung und/oder Überwachung
35 eines technischen Prozesses möglich. Da die jeweilige elektrische Schaltung in den Moduloberteilen BMO, EMO angeordnet ist, ist sie im Wartungsfall leicht austauschbar. Die in den

298075 25

25.04.99

Moduloberteilen BMO, EMO befindliche elektrische Schaltung, ist mit den jeweiligen Modulunterteilen EMU, BMU bzw. mit den in diesen befindlichen Kontaktelementen LE elektrisch über geeignete Steckverbinder, insbesondere über TIMER-Kontakte, 5 verbindbar. Bedarfsweise weisen die Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente LE Verzweigungen, z.B. für einen Mehrfachabgriff der jeweiligen Spannung, auf.

10 Sämtliche Anzeige- und Anschlußelemente sind auf der Frontseite, also auf der Moduloberseite BMO, EMO angeordnet, so daß sie für den Anschluß von Sensoren oder Aktoren des technischen Prozesses leicht zugänglich sind.

Die Einbaulage des Peripheriegerätes PG ist beliebig und kann 15 sich daher nach den Erfordernissen am Einsatzort bzw. nach den Erfordernissen der Anwendungsart richten. Dadurch, daß die Signal- oder Versorgungsspannung führenden Verbindungen komplett innerhalb der jeweiligen Modulgehäuse verbleiben, läßt sich ein ausgezeichneter Schutz gegen unerwünschte emittierte oder immittierte elektromagnetische Strahlung erreichen. 20 Sollte der Schutz der Modulgehäuse im Falle von nicht oder nur teilweise metallischen Modulgehäusen nicht ausreichen, kann zusätzlich entweder auf die Innenseite oder die Außenseite der Modulgehäuse eine Abschirmung aufgebracht werden. 25

In einer speziellen, nicht dargestellten Ausführungsform wäre es auch denkbar, daß, wie bereits angedeutet, die Modulunterteile BMU, EMU und/oder die Moduloberteile BMO, EMO anstelle 30 des anreihfähigen Profils spezielle Formschlußelemente aufweisen, mit denen auch ein formschlüssiges Anreihen der Module BM, EM möglich wäre. Ein Beispiel für solche Formschlußelemente wären Zapfen, die in entsprechende Ausnehmungen des Nachbarmoduls BM, EM eingreifen. Wenn die Zapfen selbst Ausnehmungen aufweisen, ist es möglich, das Modul BM, EM im an- 35 gereihten Zustand durch Einführen von stift- oder keilförmigen Befestigungsmitteln in die Ausnehmungen der Zapfen am

29.07.99

25.04.98

Nachbarmodul BM, EM zu arretieren. In der speziellen, nicht dargestellten Ausführungsform werden die stift- oder keilförmigen Befestigungsmittel in entsprechende Ausnehmungen im Moduloberteil BMO, EMO eingeführt, wobei die Befestigungsmittel
5 zumindest bis in die Ausnehmungen der Zapfen des angereihten Nachbarmoduls BM, EM reichen, so daß dieses formschlüssig arretiert ist.

296075 25

25.04.96

Schutzansprüche

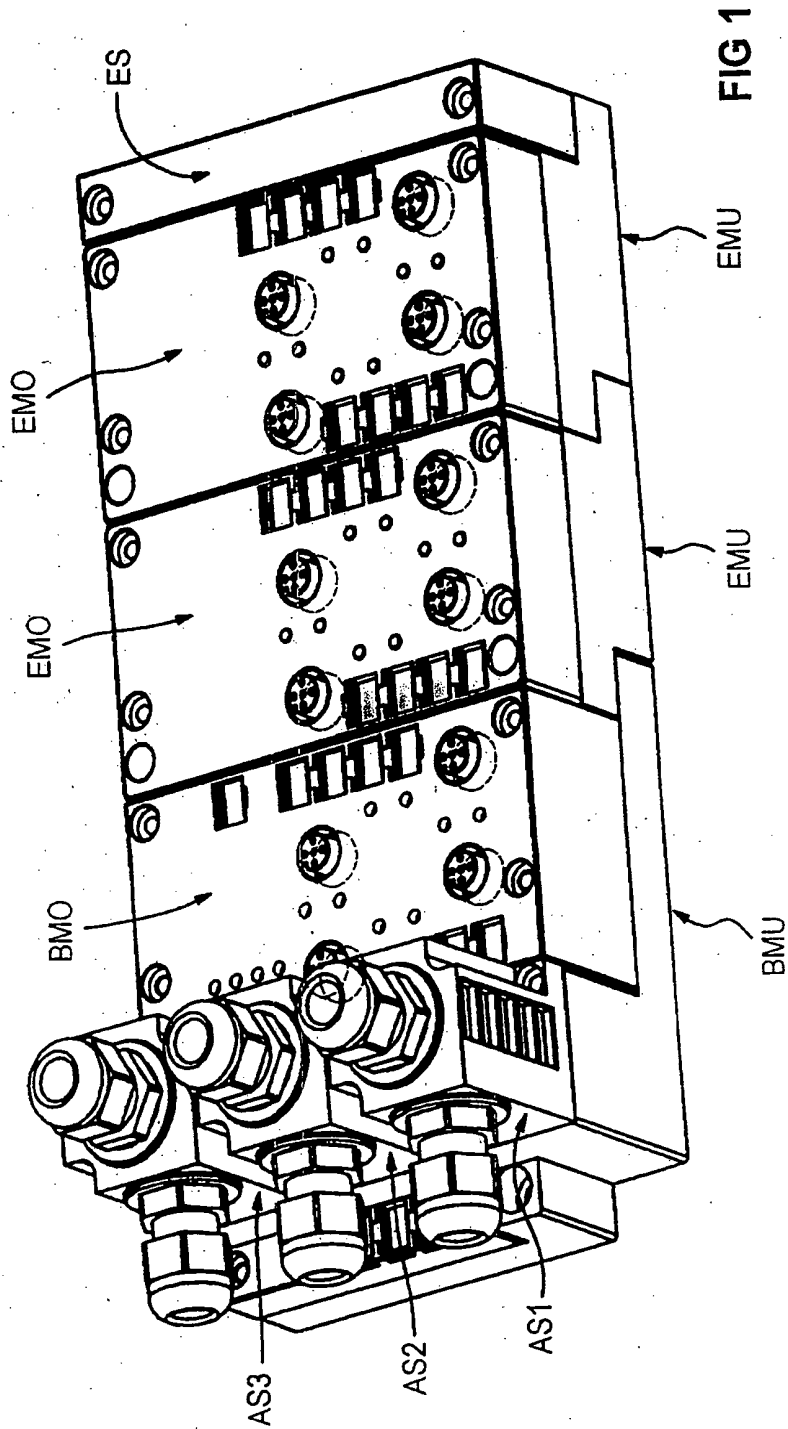
1. Modulares, baugruppenweise erweiterbares Peripheriegerät (PG) zur Steuerung und/oder Überwachung eines technischen
- 5 Prozesses, bestehend aus einem Basismodul (BM), dem zumindest eine Versorgungsspannung zuführbar ist, an das mindestens ein Erweiterungsmodul (EM) anreihbar ist, wobei sowohl das Basis-
- 10 modul (BM) als auch das mindestens eine anreihbare Erweiterungsmodul (EM) mit Aktoren und/oder Sensoren zur Steuerung und/oder Überwachung des technischen Prozesses verbindbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
- die Module (BM, EM) aus einem Moduloberteil (BMO, EMO) und einem Modulunterteil (BMU, EMU) bestehen,
 - die Modulunterteile (BMU, EMU) jeweils ein aneinander an-
 - 15 reihfähiges Profil aufweisen,
 - die Modulunterteile (BMU, EMU) im Bereich des anreihfähigen Profils eine Vielzahl von im wesentlichen U-förmigen Kontaktelementen (LE) aufweisen,
 - der eine Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente (LE) sich
 - 20 bei aufgesetztem Moduloberteil (BMO, EMO) innerhalb des Moduls (BM, EM) befindet, so daß die Vielzahl dieser Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente (LE) eine interne Kontaktanordnung (IML) bildet,
 - der andere Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente (LE)
 - 25 sich auch bei aufgesetztem Moduloberteil (BMO, EMO) außerhalb des Moduls (BM, EM) befindet, so daß die Vielzahl dieser Schenkel der U-förmigen Kontaktelemente (LE) eine externe Kontaktanordnung (EML) bildet,
 - die externe Kontaktanordnung (EML) beim Anreihen eines Erweiterungsmoduls (EM) so in das Erweiterungsmodul (EM) eingreift, daß die externe Kontaktanordnung (EML) der internen
 - 30 Kontaktanordnung (IML) des angereihten Erweiterungsmoduls (EM) gegenüberliegt.
- 35 2. Peripheriegerät nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente (LE) Verzweigungen aufweisen.

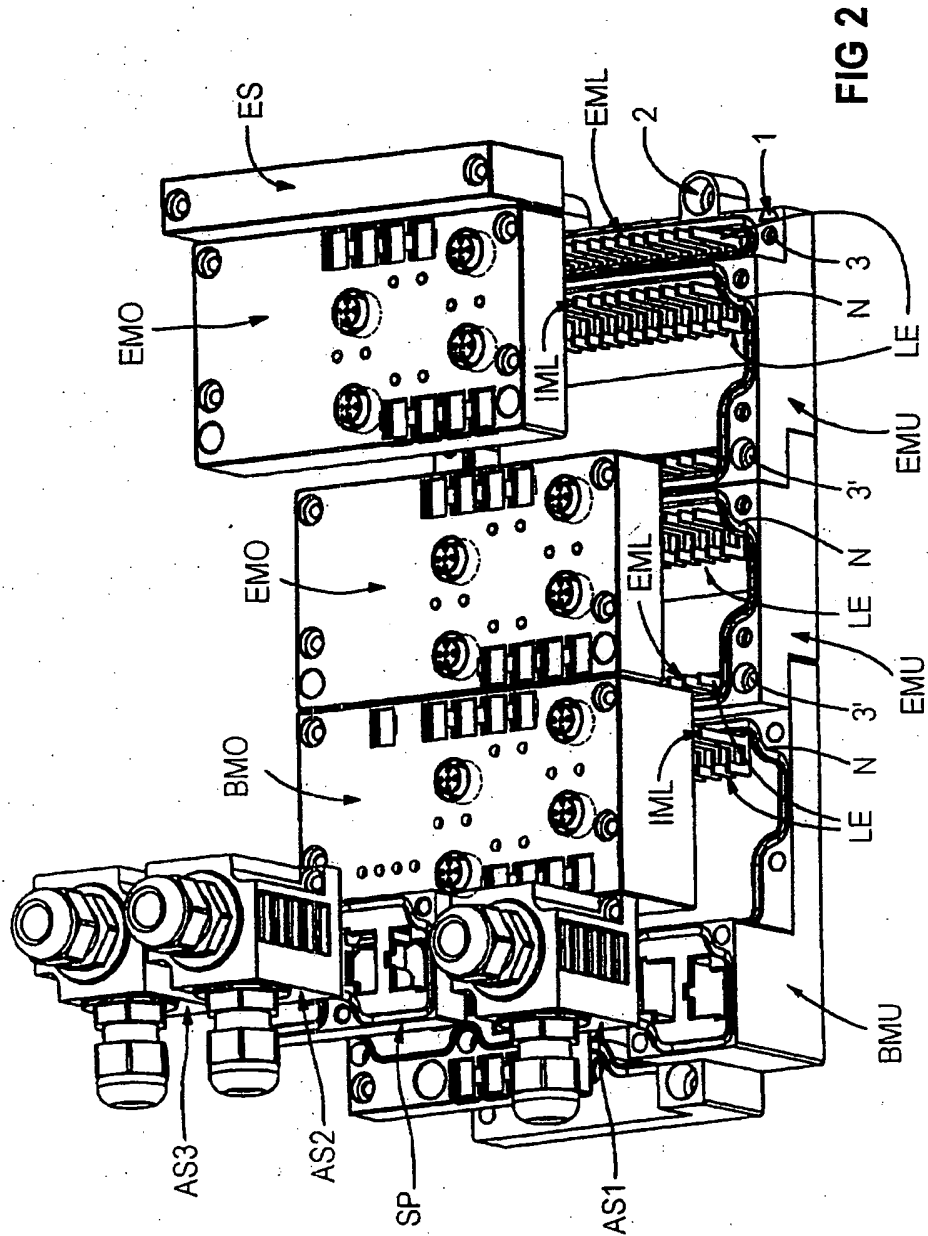
25.07.96

25.04.98

3. Peripheriegerät nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß
- ein Teil der im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente
5 (LE) der Weiterleitung der mindestens einen Versorgungsspannung dient und
 - ein Teil der im wesentlichen U-förmigen Kontaktelemente
(LE) der Weiterleitung von Signalspannungen dient.
- 10 4. Peripheriegerät nach Anspruch 1, 2 oder 3, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Moduloberteile (BMO,
EMO) eine auf einer Leiterplatte (LP) aufgebrachte, den tech-
nischen Prozeß steuernde und/oder überwachende elektrische
Schaltung aufweisen.
- 15 5. Peripheriegerät nach Anspruch 3 und 4, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß
- die mindestens eine Versorgungsspannung durch das Modul
(BM, EM) durch direkte, elektrisch leitende Verbindungsele-
20 mente (VE) zwischen externer Kontaktanordnung (EML) und in-
terner Kontaktanordnung (IML) hindurchschleifbar ist und
 - die Signalspannungen über die in den Moduloberteilen (BMO,
EMO) angeordneten Leiterplatten (LP) von der externen Kon-
taktanordnung (EML) zu der internen Kontaktanordnung (IML)
25 durch das Modul (BM, EM) hindurchschleifbar sind.
6. Peripheriegerät nach Anspruch 4 oder 5, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß nur eine Auswahl der Ver-
sorgungsspannungen auf der Leiterplatte (LP) abgreifbar ist
30 und die auf der Leiterplatte (LP) abgreifbaren Versorgungs-
spannungen durch entsprechend ausgestaltete Kontaktelemente
an die Leiterplatte (LP) herangeführt sind.

296075 25





25.04.98

3/5

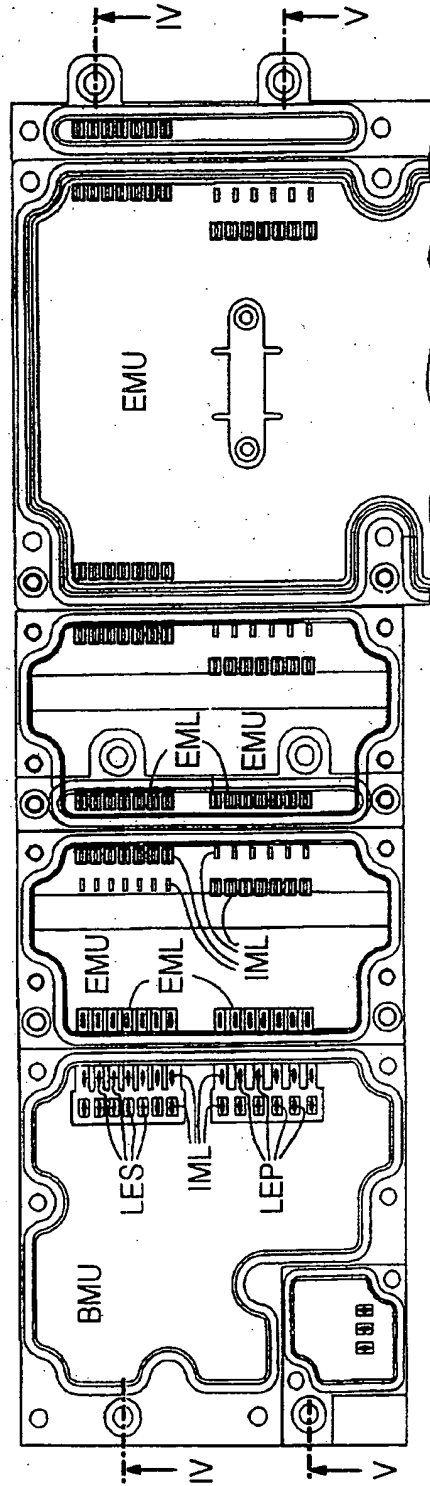


FIG 3

296075 25

25.04.98

4/5

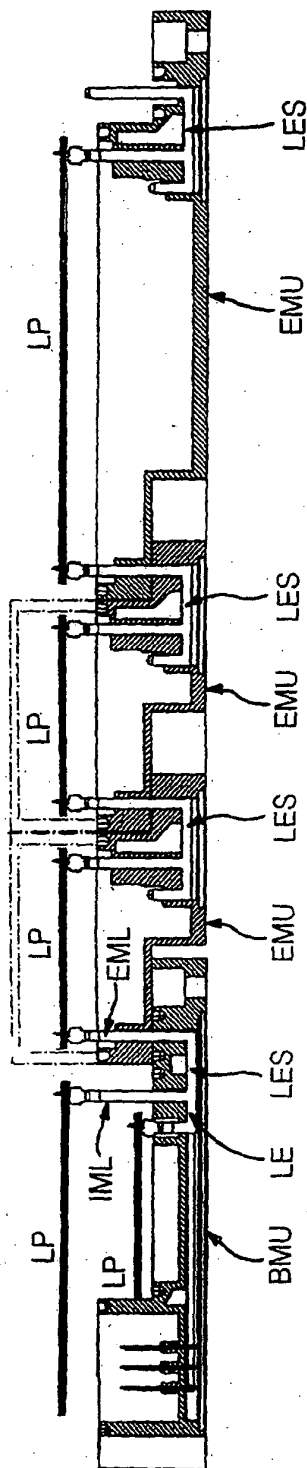


FIG 4

296075 25

25.04.96

5/5

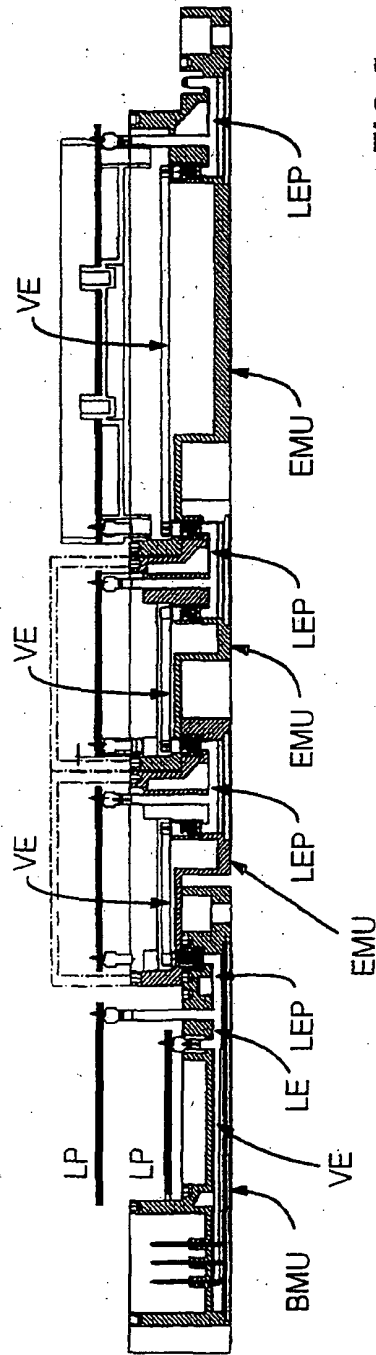


FIG 5

298075 25